2025年台灣持續改善競賽 - 最佳改善創新推薦名單

	組別	類別	編號	公司	圈名	主題
1	至善	自主品質	至品025南	聯華電子(股)公司	暴峰圈	降低微影區高階產品異常率
2	至善	自主品質	至品001北	台灣積體電路製造(股)公司	F2&5晶鷹圈	氮化鎵技術大突破・車用晶片引爆未來
3	至善	間接部門	至間028南	聯華電子(股)公司	無縫圈	光罩智造力大突破
4	至善	自主效率	至效005南	台灣積體電路製造(股)公司	F14A黑皮晶鑽圈	AI 智慧 - 機台解密再進化·薄膜製程產能大躍進
5	特別	ESG永續	特E006北	欣興電子(股)公司	欣饗圏	稻米減碳·農民豐收~降低關西農場稻米生產過程碳排放量~
6	至善	自主品質	至品002南	台灣積體電路製造(股)公司	F16 藍鯨圈	晶片屋頂零滲漏・車用品質創高峰!
7	至善	自主品質	至品048北	欣興電子(股)公司	楊梅吐氣圈	AI的心臟!提升楊梅廠TPU載板產品良率·加速未來每 一秒
8	至善	自主品質	至品019北	長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院	安心圈	提升中醫針傷科門診病人灸療處置之照護品質
9	至善	自主效率	至效004北	台灣積體電路製造(股)公司	F12A騰龍圈	跨世代航母 - AI最強晶片CoWoS 中介層產能大突破
10	特別	智能應用	特智004南	聯華電子(股)公司	響圈圈	響動智造力-FAB12A製造智慧化再升級
11	自強	自主品質	自品064中	光田醫療社團法人光田綜合醫院	光藥圈	SMART藥品閉環管理-提升住院病人用藥安全
12	至善	自主品質	至品026北	聯華電子(股)公司	藍星圈	矽中介層晶片效能躍進・迎接 AI 新时代

所有於現場審查後獲得推薦之案例·另需取得決賽發表會評審委員過半數通過·方頒予「最佳改善創新獎」;如未獲得過半數評審委員同意者· 則給予「改善創新獎」之獎項。

